

Класификация на диелектричните материали



**Според свойствата
(стойност на ρ)**

Метали с малко ρ

→ мед (Cu)

→ алуминий (Al)

→ благородни метали
(Ag, Au, Pt, Pd)

Метали и сплави
с голямо ρ

Според приложението

Проводящи

Резистивни

→ манганин – 86% Cu + 12% Mn + 2% Ni;
→ константан – 60% Cu + 40% Ni;
→ сплави на благородни метали – 98% Au + 2% Cr;

За припои

→ меки припои ($T_T < 400^\circ\text{C}$):
- калаено-оловните (Sn-Pb) сплави;
- безоловни припои - Sn (калай) + Ag + Cu.
→ твърди припои ($T_T > 400^\circ\text{C}$): Cu – Zn сплави и Ag сплави

За контакти

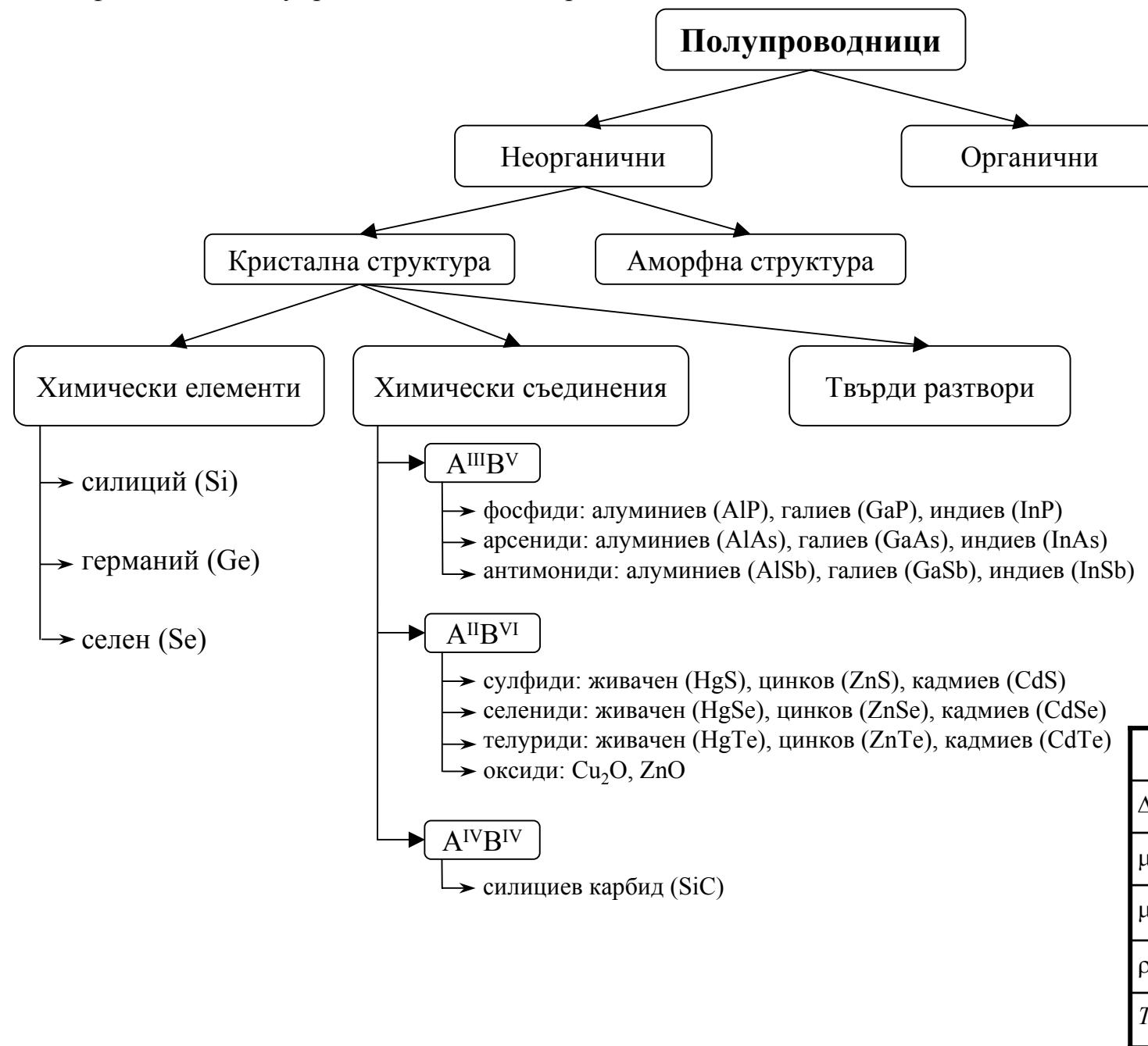
→ сплави на метали с висока температура на топене T_T като W, Mo, Cr, Cd и др.

Термоустойчиви

За термо-двойки

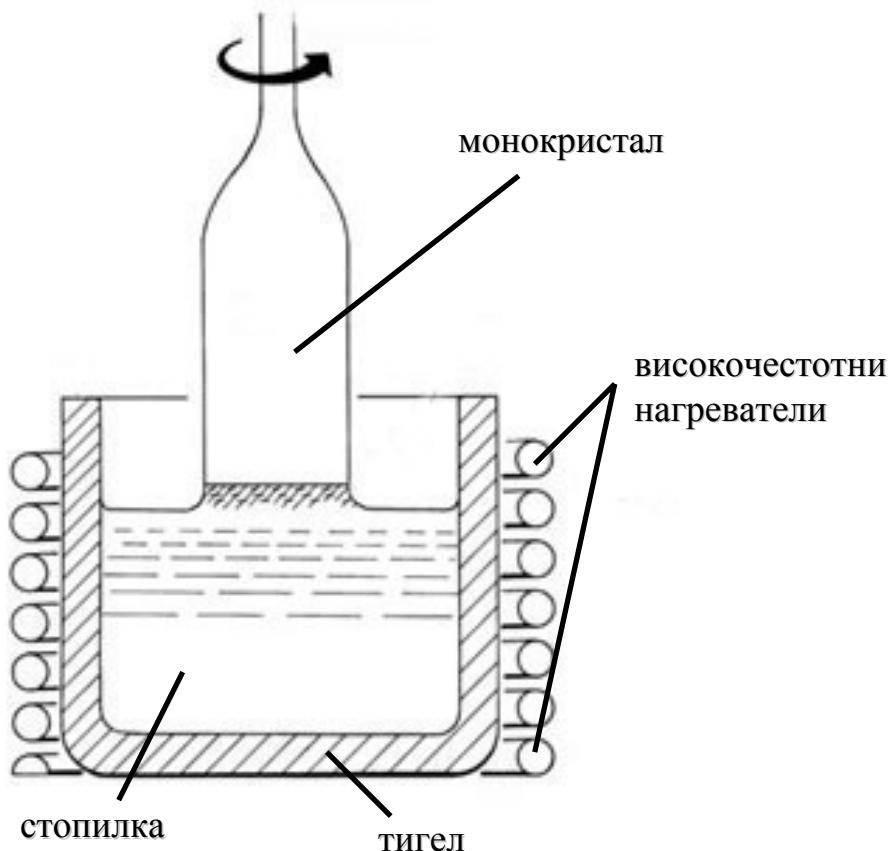
→ константан;
→ копел – 56% Cu + 44% Ni;
→ алумел – 95% Ni + Al + Si + Mg;
→ хромел – 90% Ni + 10% Cr;
→ платинородий – 90% Pt + 10% Rh;
→ Cu; Fe; Pt

Класификация на полупроводниковите материали

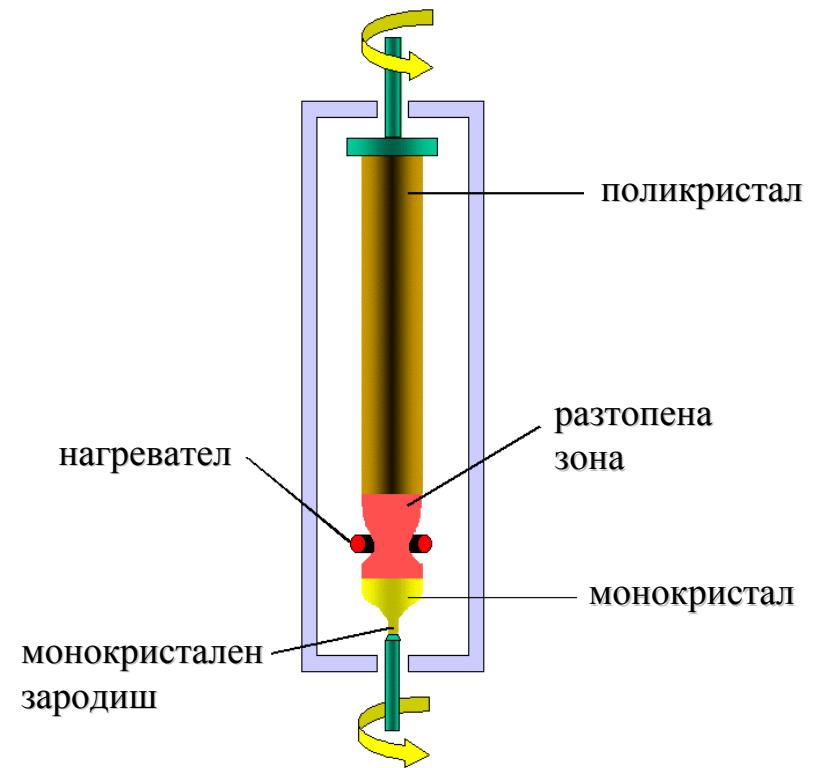


	Ge	Si	GaAs	SiC
$\Delta W, \text{eV}$	0,665	1,12	1,43	2,39
$\mu_n, \text{m}^2/\text{V.s}$	0,39	0,14	0,95	0,1
$\mu_p, \text{m}^2/\text{V.s}$	0,19	0,05	0,045	0,006
$\rho, \Omega \cdot \text{m}$	0,68	$2 \cdot 10^3$		
$T_T, ^\circ\text{C}$	936	1414	1245	>2000

Изтегляне на монокристал от стопилка



Безтиглово зонно топене



Магнитни материали

